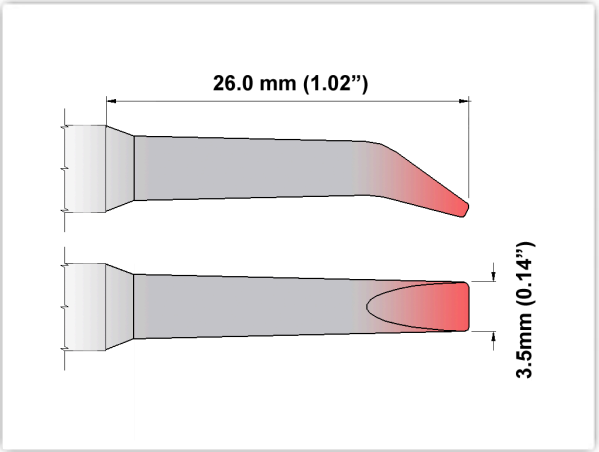
K75CB035



K75CB035

ESD FREE LEAD FREE

凿形 30° 弯曲 3.5mm (0.14")

- 烙铁头形状: 凿形 30° 弯曲
- 烙铁嘴宽度: 3.50mm (0.14")
- 烙铁头长度: 26.00mm (1.02")

描述

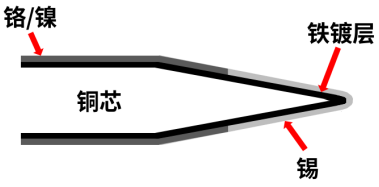
K系列是采用居里温度控制技术的一款智能烙铁头，输出功率随焊点所需吸收热能量大小瞬间完成自动调节同时满足元器件, 电路板的热敏感性要求. 75 系列烙铁头使用在标准焊接应用上.

技术参数

75 温度系列[1]:	350°C - 398°C
RoHS 标准[2] / Lead Free:	符合
适用于:	TMT-1000S-K, TMT-2000S-K, TMT-2200S-2KM, MFR Systems w/SHP-KM, PS900 w/SHP-K

材料成份





所有零件符合 RoHS 和无铅标准.

1 Thermaltronics 一体化烙铁头在闲置温度状态下的典型温度偏差为+/-1.1摄氏度. 当烙铁头几何形状不同时， 烙铁头的闲置温度偏差 随几何形状不同而有所变化. Thermaltronics 公司提供多种不同几何形状的烙铁头，烙铁嘴宽度从0.10毫米的锥状到30毫米的扁铲形. 烙铁头的长度和几何形状将影响烙铁头的闲置温度. 取得精确测量的烙铁头闲置温度取决于采用的测量温度方法， 技术和设备. 两种不同的测量方法或者采用不同的测量设备将会产生不同的测量结果.

2 请参阅 欧盟委员会 了解 RoHS 标准.

Copyright © 2010-2026 Thermaltronics All Rights Reserved

THERMALTRONICS